



Programa de Becas para Asistencia a Congresos Primer Semestre 2024

1. Objetivo

Apoyar la formación de estudiantes de Magíster y Doctorado, mediante ayuda económica para asistencia a congresos nacionales e internacionales.

Pueden postular a este beneficio todos los/las estudiantes que estén **matriculados/as** en un Programa de Postgrado Científico-Tecnológico de la UTFSM.

2. Requisitos

- 2.1) Estar matriculado/a en algún programa de Postgrado Científico-Tecnológico.
- 2.2) Haber obtenido parte del financiamiento necesario para el evento.
- 2.3) Los trabajos deberán estar aceptados, en calidad de autor/a principal, y se priorizarán las presentaciones orales.
- 2.4) Carta de Patrocinio de su Director/a de Tesis.
- 2.5) Se favorecerá a los/as estudiantes que se encuentren realizando su tesis de grado.
- 2.6) La priorización tomará en cuenta: **avance curricular acorde, promedio de notas, tiempo de permanencia en el programa, tesis debidamente inscrita, exposición oral, ser primer autor y tener la aceptación del trabajo en el congreso.**

3. Beneficios

Valores máximos para pasajes, traslados o inscripciones:

- Evento en Asia, Europa Centroamérica o Norteamérica: \$ 700.000
- Evento en Sudamérica: \$ 500.000
- Eventos en Chile: \$ 200.000

* Dentro del monto asignado, se incluye el seguro de viaje que el/la estudiante deberá presentar al momento de la postulación o firma de convenio.

4. Documentos de Postulación

- Carta de apoyo del/la Director/a de Tesis o Profesor/a Patrocinante.
- Carta o email de aceptación en Congreso.
- Formulario de Postulación.
- Seguro de viaje (Congresos en el extranjero). Presentarlo como plazo en la firma de convenio.
- Certificado Asistencia al Congreso¹.

¹, Enviar junto a los documentos de postulación si ya asistió al congreso. Si aún no ha asistido, es obligación el envío después de la asistencia.



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DIRECCIÓN
DE POSTGRADO

5. Presentación y Plazo

Los documentos y el formulario de postulación deben ser enviados en formato pdf, con ambas firmas vía email a: victor.real@usm.cl

Cierre del concurso: 12 de mayo del 2024, 23:39 hrs.